



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2025-073

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司收到国家知识产权局颁发的4项《实用新型专利证书》。具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人
1	实用新型专利	一种存储芯片测试治具	ZL 2024 2 1581352.6	2024年7月5日	2025年5月16日	深圳市大为创芯微电子科技有限公司
2	实用新型专利	一种具备温度模拟环境的芯片测试装置	ZL 2024 2 1231078.X	2024年5月31日	2025年5月23日	深圳市大为创芯微电子科技有限公司
3	实用新型专利	一种存储器加工生产用测试夹具	ZL 2024 2 1715311.1	2024年7月19日	2025年8月15日	深圳市大为创芯微电子科技有限公司
4	实用新型专利	一种半导体晶圆缺陷检测装置	ZL 2024 2 2404625.6	2024年9月30日	2025年10月24日	深圳市大为创芯微电子科技有限公司

截至本公告披露日，公司获得专利证书、集成电路布图设计登记证书、计算机软件著作权登记证书、商标注册证书共计377项。

上述实用新型专利所涉及的技术及应用领域为公司半导体存储业务。上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善公司的知识产权保护体系，提升公司的竞争力。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日